

2019 年 NEDO 委託事業
先端パワーエレクトロニクス技術体系教育講座
主催 国立大学法人 横浜国立大学

2019 年 6 月 19 日(水) シーマ電子株式会社 設計試作評価センターにて、
アドバンスト・コースでの当社工程説明及び見学会が開催されました。

セミナー参加者:各業界の技術者 18 名

横浜実装コンソーシアム 宮代様 佐脇様

シーマ電子参加者

講師 試作評価 部長 小野寺 浩

工程説明員 東条 大柴 木村 浅利 内田 磯野 小林 ケビン 高石

■ YJC 理事 宮代様 開会のご挨拶



セミナーご参加の皆様



■ 半導体パッケージ製造プロセスセミナー

シーマ電子株式会社 講師 小野寺 PKG 製造工程等、説明





センター内見学

■ 熱抵抗測定・過渡熱抵抗測定説明



■ パワーサイクル装置説明



■ プロジェクションモアレ装置説明



■ SAT 装置説明



■ ダイボンダー装置説明



■ AL用ワイヤーボンダー装置説明



■ Au Ag Cu 用ワイヤーボンダー装置説明



■ ギ酸リフロー装置説明



■樹脂モールド工程の説明



■シーマ電子 社長 小嶋朋憲より参加御礼のご挨拶

